## 02;04;06;10;11 Структурные и фазовые превращения в тонких пленках титана при облучении азот-водородной плазмой

© А.М. Чапланов, Е.Н. Щербакова

Институт электроники АН Белоруссии, 220841 Минск, Белоруссия

(Поступило в Редакцию 6 мая 1998 г. В окончательной редакции 9 сентября 1998 г.)

Исследованы структурные и фазовые превращения в пленках титана при обработке в азот-водородной плазме. Установлены закономерности формирования и роста нитрида титана в зависимости от параметров плазменного облучения. Определено удельное электросопротивление облученных пленок.

В последнее время в тонкопленочной технологии большое внимание уделяется разработе новых и усовершенствованию традиционных методов получения пленок тугоплавких соединений, что объясняется широким применением данных материалов в микроэлектронике [1]. Особый интерес представляют нитриды, что вызвано наличием у них редкого сочетания свойств: высоких твердости и температуры плавления, химической инертности, высокой электро- и теплопроводности. Тонкие пленки нитридов тугоплавких металлов используются для создания диодов Шоттки с малой высотой потенциального барьера в быстродействующих интегральных схемах, для пассивации поверхности алюминия, а также в качестве барьерных слоев, предотвращающих диффузию Al в Si, в омических константах [2].

В настоящей работе методами просвечивающей электронной микроскопии и электронографии с помощью электронного микроскопа JEM-100CX и электронографа ЭМР-102 проведено исследование структурных и фазовых превращений в пленках титана при обработке в азотводородной плазме. Дополнительно для определения фазового состава пленок применяли метод рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС). Измерение удельного сопротивления  $\rho$  пленок, напыленных на ситалловые подложки и обработанных плазмой, осуществлялось четырехондовым методом [3].

Пленки титана толщиной 100 nm получали методом электронно-лучевого испарения в вакууме  $3 \cdot 10^{-4}$  Pa на свежесколотые кристаллы NaCl и ситалловые подложки при температуре подложки 373 К. Пленки, напыленные на NaCl, отделялись от подложки и помещались на молибденовые сеточки, композиции титан-ситалловая подложка подвергались скрайбированию с целью получения размеров  $10 \times 10$  mm для РФЭС исследований и  $10 \times 5$  mm для измерения удельного сопротивления. Затем пленки титана на молибденовых сеточках и на ситалле подвергались обработке на установке УРМЗ 279.026 в газовой плазме дугового разряда.

Давление азот-водородной смеси поддерживалось на уровне 5–6 Ра при исходной степени вакуума в рабочей камере 1.33 · 10<sup>-2</sup> Ра. Содержание водорода равнялось 5% [4]. Для определения ионного тока плазмы использовался зонд Ленгмюра, на который подавалось

обратное смещение 30 V, что обеспечивало измерение ионной составляющей тока плазмы [5]. В условиях эксперимента (P = 5 - 6 Pa,  $U_{ca} = 80$  A) плотность тока ионов составляла  $J_i = 4.0 \pm 0.2$  mA/cm<sup>2</sup>. Доза облучения  $N_s$  рассчитывалась по формуле [6]

$$N_s = J_i \cdot t/q,\tag{1}$$

где t — время облучения, q — заряд иона, и варьировалась в пределах  $5 \cdot 10^{18} - 3 \cdot 10^{19} \,\mathrm{cm}^{-2}$  путем изменения времени обработки в пределах 3–20 min. Температура на поверхности пленок измерялась с помощью хромельалюмелевой термопары и составляла 400, 500, 550, 600 и 700°С в зависимости от тока катода.

Исследования, проведенные методами электронной микроскопии и электронографии, показали, что осажденные пленки титана являлись поликристаллическими, мелкодисперсными и имели средний размер зерна 15-20 nm (рис. 1, *a*). Для изучения кинетики формирования нитрида титана в зависимости от температуры проводили плазменное облучение пленок в течение 10 min при различных температурах. Расчет электронограмм от пленок, облученных азот-водородной плазмой при температуре  $400^{\circ}$ C (рис. 1, *b*), свидетельствует о том, что период решетки титана увеличился. Это вызвано диффузией и растворением в титане азота, что приводит к образованию *α*-твердого раствора азота в титане, который обладает большим по сравнению с титаном периодом решетки (табл. 1). При увеличении температуры до 500°C на электронограммах наряду с кольцами, принадлежащими  $\alpha$ -твердому раствору азота в титане, появляются линии, принадлежание нитриду титана с малым содержанием азота  $Ti_2N$  (рис. 1, *c*, табл. 1). Дальнейшее увеличение температуры до 550°С приводит к образованию нитрида титана TiN (рис. 1, d). Пленки, обработанные при данной температуре, состоят из двух фаз: TiN и Ti<sub>2</sub>N. Увеличение температуры до 600°С приводит к полному перестроению кристаллической решетки пленок в кубическую решетку с  $a = 0.423 \pm 0.1$  nm, и дифракционные линии на электронограмме (рис. 1, e) можно интерпретировать как принадлежащие TiN. При увеличении температуры до 700°С вид электронограммы не изменяется (рис. 1, f). В целом изменение фазового



**Рис. 1.** Электронограммы пленок титана: *а* — исходный образец, *b*-*f* — после облучения азот-водородной плазмой при 400, 500, 550, 600 и 700°С соответственно.



Рис. 2. Электронограммы пленок титана, облученных азот-водородной плазмой при температуре 700°С:  $N_s = 7.5 \cdot 10^{18} (a)$ ,  $7.5 \cdot 10^{18} (b)$ ,  $1.5 \cdot 10^{19} (c)$ ,  $3 \cdot 10^{19} \text{ cm}^{-2} (d)$ .

состава пленок титана в зависимости от температуры происходит по следующей схеме:

 $\begin{array}{c} \text{Ti} \xrightarrow{400^{\circ}\text{C}} \alpha \text{-твердый раствор Ti} \\ \xrightarrow{500^{\circ}\text{C}} \alpha \text{-твердый раствор Ti} + \text{Ti}_2\text{N} \\ \xrightarrow{550^{\circ}\text{C}} \text{TiN} + \text{Ti}_2\text{N} \xrightarrow{600-700^{\circ}\text{C}} \text{TiN}. \end{array}$ 

Для изучения закономерностей формирования нитридов в зависимости от дозы ионов проводили облучение пленок при постоянной температуре (700°С) в течение 3, 5, 15 и 20 min. После обработки с  $N_s = 5 \cdot 10^{18} \,\mathrm{cm}^{-2}$  на электронограммах пленок титана полностью исчезают дифракционные кольца, принадлежащие Ti, и электронограмма состоит из колец, указывающих на присутствие нитридов титана TiN и Ti<sub>2</sub>N (рис. 2, *a*). При увеличении дозы облучения до 7.5  $\cdot 10^{18} \,\mathrm{cm}^{-2}$  пленки становятся монофазными, они состоят из чистого TiN (рис. 2, *b*). Пленки имеют характерный для нитрида титана золотистый цвет. Дальнейший рост дозы облучения до  $1.5 \cdot 10^{19}$ ,  $2.3 \cdot 10^{19}$  и  $3 \cdot 10^{19}$  сm<sup>-2</sup> не оказывает влияния на фазовый состав пленок (рис. 2, *c*, *d*). Результаты расшифровки электронограмм сведены в табл. 2. В целом изменение фазового состава титана в зависимости от дозы облучения при температуре 700°С можно представить следующим образом:

$$\text{Ti} \xrightarrow{5\cdot10^{18} \text{ cm}^{-2}} \text{TiN, Ti}_2\text{N} \xrightarrow{7.5\cdot10^{18}-3\cdot10^{19} \text{ cm}^{-2}} \text{TiN}$$

Как показывают исследования структурных превращений, при увеличении дозы облучения происходит рост зерен нитрида титана в результате рекристаллизации. После облучения с  $N_s = 5 \cdot 10^{18}$  и  $1.5 \cdot 10^{19}$  сm<sup>-2</sup> их средний размер составил 40 и 60 nm соответственно.

Методом РФЭС были исследованы исходные пленки титана и пленки, обработанные в азот-водородной плазме



**Рис. 3.** Рентгеноэлектронные спектры: a - O 1s, b - C 1s, c - Ti 2p, d - N 1s; 1 -исходный образец; 2 -после облучения с  $N_s = 5 \cdot 10^{18} \text{ cm}^{-2}$ ; 3 -после облучения с  $N_s = 5 \cdot 10^{18} \text{ cm}^{-2}$  и ионного травления; 4 -после облучения с  $N_s = 1.5 \cdot 10^{19} \text{ cm}^{-2}$ ; 5 -после облучения с  $N_s = 1.5 \cdot 10^{19} \text{ cm}^{-2}$  и ионного травления.

при температуре 700°С при дозах облучения  $N_s = 5 \cdot 10^{18}$  и  $1.5 \cdot 10^{19}$  сm<sup>-2</sup>. Спектры С 1*s*, О 1*s*, Ті 2*p* и N 1*s* были сняты на поверхности пленок и после стравливания на глубине 10 nm.

Спектры кислорода (рис. 3, *a*) соответствуют химическому состоянию кислорода в диоксиде титана TiO<sub>2</sub> с энергией связи  $E_c = 529.6 \text{ eV}$  в исходной пленке и энергией связи 530.6 и 529.9 eV в пленках, облученных с  $N_s = 5 \cdot 10^{18}$  и  $1.5 \cdot 10^{19} \text{ cm}^{-2}$  соответственно. Все эти значения  $E_c$  соответствуют величинам энергии связи для кислорода в TiO<sub>2</sub>. Интенсивность пиков  $I_m$  кислорода существенно различается: максимальное значение I = 954 а.u. у исходных пленок, для облученных

азот-водородной плазмой пленок данная величина на поверхности составляет 468–492 а.u., однако на глубине она возрастает до 700 а.u. Уменьшение содержания кислорода на поверхности облученных пленок объясняется, по-видимому, воздействием на поверхностный слой ионов водорода и азота из плазмы, которые выбивают из поверхности пленки титана атомы кислорода. Изменение дозы облучения в пределах  $5 \cdot 10^{18} - 1.5 \cdot 10^{19}$  сm<sup>-2</sup> не оказывает существенного влияния на количественное содержание кислорода в пленках.

На основании анализа спектров О 1*s* на поверхности и после стравливания можно предположить, что за окислительные процессы в пленках титана при плазменном



Рис. 3 (продолжение).

воздействии ответственны атомы кислорода, адсорбированные пленкой при осаждении, в то время как кислород, содержащийся в остаточных газах, компенсируется присутствием в плазме ионов водорода и не оказывает влияния на фазовый состав пленок.

Спектры углерода соответствуют его свободному состоянию в модификации графита. Интенсивность пиков в облученных пленках уменьшается по сравнению с исходными (рис. 3, *b*). Существенного различия спектров, снятых на поверхности и после стравливания, не наблюдается. Присутствие углерода, равномерно распределенного по глубине пленки, объясняется его наличием в остаточных газах при осаждении пленок за счет разложения паров масла диффузионного нососа. Неизменность спектров С 1s в облученных пленках свидетельствует о том, что взаимодействия титана с углеродом не происходит и при обработке в азот-водородной плезме он не оказывает влияния на фазовый состав пленок.

В РФЭ спектрах Ті 2*p* (рис. 3, *c*) для исходных пленок наблюдается пик, соответствующий диоксидному состоянию титана ( $E_c = 458.5 \text{ eV}$ ). На спектрах облученных пленок наряду с ним присутствует пик, соответствующий состоянию титана в нитриде ТiN с энергией связи 455.7  $\pm$  0.2 eV. Это еще раз подтверждает, что обнаруженная в облученных пленках при электронно-микроскопических исследованиях фаза принадлежит именно нитриду титана. Интенсивность диоксидного пика уменьшается в обработанных пленках

d, nm	hkl	Исходные пленки	<i>T</i> , °C				
			400	500	550	700	800
0.261	010	-	Ti	-	-	-	-
0.259	101	_	_	Ti <sub>2</sub> N	Ti <sub>2</sub> N	-	_
0.256	010	Ti	-	_	-	-	_
0.247	200	—	-	Ti <sub>2</sub> N	Ti <sub>2</sub> N	-	-
0.244	111	-	_	-	-	TiN	TiN
0.229	111	—	-	-	Ti <sub>2</sub> N	-	-
0.228	011	-	Ti	Ti	-	_	-
0.224	011	Ti	-	-	-	-	-
0.212	200	_	-	-	TiN	TiN	TiN
0.179	211	-	-	Ti <sub>2</sub> N	Ti <sub>2</sub> N	-	-
0.151	002	_	-	-	Ti <sub>2</sub> N	-	-
0.1496	220	-	_	-	TiN	TiN	TiN
0.136	103	-	Ti	Ti	-	-	-
0.133	103	Ti	_	-	-	_	-
0.1277	311	-	_	-	TiN	TiN	TiN
0.126	201	-	Ti	-	-	_	-
0.125	213	-	_	Ti <sub>2</sub> N	Ti <sub>2</sub> N	_	-
0.1233	201	Ti	_	-	-	_	-
0.122	222	-	_	-	TiN	TiN	TiN
0.099	211	_	Ti	Ti –	-	-	
0.0946	211	Ti	-	-	-	-	-
0.094	420	-	-	—	TiN	TiN	TiN

**Таблица 1.** Зависимость фазового состава пленок титана, облученных азот-водородной плазмой, от температуры обработки

по сравнению с исходными, но возрастает по глубине, что подтверждает сделанное нами ранее предположение об уменьшении содержания кислорода на поверхности пленки под действием ионов плазмы.

Для пленок, облученных с дозой 5  $\cdot$  10<sup>18</sup> сm<sup>-2</sup>, интенсивность и площадь пиков несколько уменьшается по глубине. Это свидетельствует о неравномерности роста нитрида титана при данных условиях обработки. У пленок, подвергнутых плезменному облучению с  $N_s = 1.5 \cdot 10^{19}$  cm<sup>-2</sup>, различие пиков ТiN в спектрах, снятых с поверхности и после стравливания, несущественно (рис. 3, *c*). Таким образом, после облучения с дозой  $1.5 \cdot 10^{19}$  cm<sup>-2</sup> нитрид титана TiN равномерно распределяется по глубине.

На спектрах N 1s основной пик соответствует соединению TiN для всех облученных пленок, его интенсивность тем больше, чем выше доза облучения (рис. 3, d).

Кроме того, на спектрах пленок, обработанных с дозой облучения  $5 \cdot 10^{18}$  сm<sup>-2</sup>, снятых на глубине, присутствует пик, соответствующий  $\alpha$ -твердому раствору азота в титане. Наличие на спектрах некоторых менее интенсивных пиков объясняется, по-видимому, образованием в незначительных количествах оксинитридов титана TiN<sub>0.54</sub>O<sub>0.17</sub> ( $E_c = 397.5 \text{ eV}$ ), TiN<sub>0.31</sub>O<sub>0.44</sub> ( $E_c = 397.7 \text{ eV}$ ) или близких к ним [7].

Таким образом, проведенные в комплексе электронномикроскопические и РФЭС исследования подтверждают, что при облучении азот водородной плазмой в пленках титана формируется нитридная фаза с гранецентрированной кубической решеткой. В облученных и исходных пленках присутствуют связи TiO<sub>2</sub>, о чем свидетельствуют РФЭ спектры.

Исследование процессов образования и роста нитридов тугоплавких металлов при воздействии ионов плазмы показало, что в плазме азота содержится несколько видов ионов  $N^+$ ,  $N_2^+$ ,  $N_3^+$ ,  $N_4^+$ , однако ответственными за процесс образовния нитридов являются ионы атомарного азота [4], причем энергия иона, полученного в плазме дугового разряда, превосходит в 3000 раз энергию атомов азота в диссоциированном аммиаке в условиях обычного азотирования. В целом при облучении азот-водородной плазмой происходят следующие процессы.

Образующиеся в плазме ионы азота и водорода двигаются под действием магнитного поля к поверхности пленки. Ионы азота активно взаимодействуют с поверхностью пленки титана и диффундируют в глубину. Диффузия происходит преимущественно по границам зерен, так как исходная пленка титана является мелкодисперсной. Возникающие в результате диссоциации молекул ионы и радикалы имеют неспаренный электрон на внешней электронной оболочке, вследствие чего они проявляют высокую химическую активность. Кроме того, концентрация химически активных частиц в плазме, а также продуктов их реакции в результате присутствия высокоэнергетических электронов существенно превышает термодинамически равновесную [8]. Таким образом, продиффундировавшие в пленку ионы азота (преимущественно атомарного) обладают высокой реакционной способностью. Поэтому при температуре 500°С диффузия переходит в реакционную диффузию и в пленках начинается формирование нитридной

**Таблица 2.** Изменение фазового состава пленок титана при обработке в азот-водородной плазме при  $T = 700^{\circ}$ С в зависимости от дозы облучения

<i>d</i> , nm	hkl	Πο οбработки	Доза облучения, $cm^{-2}$		
		до обработки	$5\cdot 10^{18}$	$7.5\cdot 10^{18} - 3\cdot 10^{19}$	
0.259	101	_	Ti <sub>2</sub> N	_	
0.256	010	Ti	-	_	
0.247	200	_	Ti <sub>2</sub> N	-	
0.244	111	_	-	TiN	
0.229	111	_	Ti <sub>2</sub> N	-	
0.224	011	Ti	-	-	
0.212	200	_	TiN	TiN	
0.179	211	_	Ti <sub>2</sub> N	-	
0.151	002	_	Ti <sub>2</sub> N	-	
0.1496	220	_	TiN	TiN	
0.133	103	Ti	-	-	
0.1277	311	_	TiN	TiN	
0.125	213	_	Ti <sub>2</sub> N	-	
0.1233	201	Ti	-	-	
0.122	222	—	TiN	TiN	
0.0946	211	Ti	_	—	
0.094	420	—	TiN	TiN	



**Рис. 4.** Зависимость удельного сопротивления пленок титана, облученных азот-водородной плазмой от температуры.



**Рис. 5.** Зависимость удельного сопротивления пленок титана от дозы облучения.

фазы с малым содержанием азота —  $Ti_2N$ . Увеличение температуры до  $600-700^{\circ}C$  и дозы облучения до  $N_s = 7.5 \cdot 10^{18} - 3 \cdot 10^{19} \text{ cm}^{-2}$  приводит к дальнейшему насыщению пленки титана азотом, его содержание в пленке становится достаточным для образования нитрида TiN, который имеет широкий интервал гомогенности от 30 до 53.7 at.% азота [9].

Увеличение дозы облучения вызывает рост зерен TiN вследствие процессов рекристаллизации пленок, что связано с температурным воздействием плазмы. Роль ионов водорода сводится к подавлению окисления. Благодаря их присутствию кислород, адсорбированный пленкой при осаждении, не оказывает влияния на фазовый состав образцов [10].

Изменение фазового состава пленок титана при облучении азот-водородной плазмой вызывает изменение удельного сопротивления пленок. Исходные пленки имеют удельное сопротивление  $\sim 110 \cdot 10^{-8}$  Om · m (рис. 4). Обработка в плазме при  $T = 400^{\circ}$ C вызывает рост сопротивления, что связано с увеличением рассеяния электронов проводимости на атомах внедрения в твердом растворе азота в титане. Как было установлено в [11], с увелиением отклонения от стехиометрии уменьшается подвижность носителей заряда из-за наличия вакансий в подрешетке азота, которые служат центрами рассеяния. Так как увеличение содержания примесей внедрения на  $\sim 1$  at.% приводит к увеличению сопротивления пленок титана на  $8 \cdot 10^{-8}$  Om  $\cdot$  m, можно оценить процентное содержание азота в пленке титана после облучения при  $400^{\circ}$ C — 10 at.%. Согласно диаграмме состояния, это соответствует  $\alpha$ -твердому раствору азота в титане, что подтверждает проведенный нами ранее анализ электронограмм (табл. 1).

Увеличение температуры до 500°С вызывает повышение концентрации растворенного азота в титане до 14 at.% и вследствие этого дальнейший рост удельного сопротивления до ~210·10<sup>-8</sup> От·т. Данное процентное содержание азота соответствует  $\alpha + \varepsilon$ -фазам титана.

Резкое уменьшение удельного сопротивления в интервале температур 500 – 550°С обусловлено образованием нитрида титана TiN (табл. 1). Пленки, полученные при 550°С, состоят из двух фаз: TiN + Ti<sub>2</sub>N, поэтому их удельное сопротивление превышает  $\rho$  пленок нитрида титана и составляет ~ 90 · 10<sup>-8</sup> Om · m. Уменьшение сопротивления пленок при появлении TiN обусловлено фазовым переходом от гексагонального Ti к кубическому нитриду титана с высоким содержанием азота, удельное сопротивление которого ниже, чем у титана [9].

Увеличение температуры облучения до 600°С вызывает дальнейшее уменьшение  $\rho$  до 60 · 10<sup>-8</sup> От · т (рис. 4), так как пленки становятся монофазными, состоящими из ТіN. Данная фаза гомогенна в широком интервале концентраций от 30 до 53.7 аt.% азота. При дальнейшем увеличении температуры до 700°С удельное сопротивление изменяется незначительно, его уменьшение до 50 · 10<sup>-8</sup> От · т вызвано, по-видимому, увеличением содержания азота в пределах интервала гомогенности ТiN, что вызывает уменьшение  $\rho$ .

Зависимость удельного сопротивления от дозы облучения при постоянной температуре также определяется фазовым составом облученных пленок (рис. 5, табл. 2). При дозе  $5 \cdot 10^{18}$  cm<sup>-2</sup> образуется TiN + Ti<sub>2</sub>N, поэтому наблюдается уменьшение  $\rho$  до  $80 \cdot 10^{-8}$  Om · m, увеличение дозы до  $7.5 \cdot 10^{18}$  cm<sup>-2</sup> вызывает полное превращение в TiN и дальнейшее уменьшение удельного сопротивления до  $\sim 55 \cdot 10^{-8}$  Om · m. Некоторое различие значении  $\rho$  в интервале доз облучения  $7.5 \cdot 10^{18} - 3 \cdot 10^{19}$  cm<sup>-2</sup> при неизменности фазового состава пленок (табл. 2) вызвано различным содержанием азота в пределах интервала гомогенности TiN и увеличение размеров зерен при возрастании дозы облучения вследствие процессов рекристаллизации.

Таким образом, измерение удельного сопротивления полученных пленок показало, что путем облучения азотводородной плазмой пленок титана при температурах  $600-700^{\circ}$ С и дозах облучения  $7.5 \cdot 10^{18} - 3 \cdot 10^{19}$  сm<sup>-2</sup> можно формировать пленки нитрида титана с удельным сопротивлением  $50 - 60 \cdot 10^{-8}$  Om · m.

В результате проведенных исследований было установлено, что облучение азот-водородной плазмой стимулирует в пленках титана образование и рост зародышей нитрида титана и увеличение размеров зерен вследствие процессов рекристаллизации. Удельное сопротивление облучаемых пленок существенно зависит от их фазового состава и определяется параметрами плазменного воздействия. Полученные в данной работе результаты свидетельствуют о перспективности использования азотводородной плазмы дугового разряда для формирования тонких пленок нитрида титана с заданными значениями удельного сопротивления.

## Список литературы

- [1] Дворина Л.А., Драненко А.С. Микроэлектроника и тугоплавкие соединения. Киев, 1996. 48 с.
- [2] Wittmer M. // J. Vacuum Sci. Technol. 1985. Vol. A3. N 4. P. 1797–1803.
- [3] Коньков В.Л., Рубцов Р.А. // Изв. вузов. Сер. Физика. 1965.
  № 2. С. 135–141.
- [4] Арзамасов Б.Н. Химико-термическая обработка металлов в активизированных газовых средах: М.: Машиностроение, 1979. 224 с.
- [5] Арцимович Л.А. Элементарная физика плазмы. М.: Атомиздат, 1969. 192 с.
- [6] Тилл У., Лаксон Д. Интегральные схемы: Материалы, приборы, изготовление. М.: Мир, 1985. 501 с.
- [7] Кузнецов М.В., Журавлев Ю.В., Губанов В.А. // Поверхность. Физика, химия, механика. 1992. № 2. С. 86–91.
- [8] Данилов Б.С. // Итоги науки и техники. Сер. Электроника.
  М.: ВИНИТИ, 1987. Т. 19. С. 121–151.
- [9] Кипарисов С.С., Левинский Ю.В. Азотирование тугоплавких металлов. М.: Металлургия, 1972. 160 с.
- [10] Чапланов А.М., Шибко А.Н. // Неорган. материалы. 1993.
  Т. 29. № 11. С. 1477–1479.
- [11] Gernstenberg O. // Annal. Phys. 1963. Bd 11. N 7–8. S. 354–364.